

# “第二十五届中国覆铜板技术研讨会”赞助征集办法

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会覆铜板分会，拟定于2024年10月16日~18日，在江西省九江市召开“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”，就中国覆铜板技术创新进行交流、研讨。鉴于每届研讨会都有众多企业积极利用这一有效平台进行宣传，为会议提供赞助。为了回报赞助单位对协会工作的支持，现对赞助与服务有关事项说明如下：

## 一、赞助与服务

赞助金额5000元，享受1-3项服务；赞助金额10000元，享受1-5项服务；赞助金额20000元，享受1-7项服务。

1、主会场大屏幕背景墙列名、会议代表证、会议通知（同时上传协会网站）作为赞助单位列名；

2、赞助企业宣传册均置于主会场外展桌处；

3、会前及会议休息期间滚动播放赞助企业PPT一页；

4、会议提供赞助企业易拉宝1个，内容由企业自行设计，尺寸为：80cm(宽)\*200cm(高)，会务组统一制作，按赞助额依次排放；

5、赞助单位的彩色单页，按赞助额依次收集于《会议报告集（U盘）》中，宣传版面由赞助单位提供，尺寸为：205mm(宽)×285mm(高)；

6、提供展桌一张；

7、将赞助单位名称及版面上传协会网站企业宣传栏继续宣传。

## 二、相关事项

1、凡有意向提供赞助的单位，请填写回执表，用微信或电子邮件发回协会秘书处，并将赞助费用同时通过银行汇至协会账户。在《论文集》中所收集的宣传资料，请于9月30日前用电子邮件发回协会秘书处。

2、会议赞助通信联络：

联系人： 王晓艳 13609146084 029-33335234

协会微信：15667246308

E-mail: ccla33335234@163.com

3、汇款事项：

银行汇款： 账 户： 中国电子材料行业协会

开户银行： 工行北京香河园支行

账 号： 0200 0191 0900 0125 724



中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

第 25 届中国覆铜板技术研讨会组委会

2024 年 7 月 5 日

---

“第二十五届中国覆铜板技术研讨会” 赞助单位回执

赞助单位（签章）：

2024 年 月 日

联系人		手机	
E-mail		广告资料 发出日期	
赞助金额 (元、大写)		汇出日期	
开票信息： 名称： 税号：			